PIEZOSURGERY® 新インサートチップが13種ラインナップ!

■サイナスリフトラテラルアプローチ用チップ

開窓部周辺だけでなく、深部の剥離拡大が行えます。

商品コード 140-18017 サイナスリフトラテラルキット 87,000円



商品コード 140-15800 インサートチップSLC



商品コード 140-15810 インサートチップSLO-H 22,000円



商品コード 140-15820 インサートチップSLS 13,000円



商品コード 140-15830 インサートチップSLE1 19,000円



商品コード 140-15840 インサートチップSLE2 19,000円

サイナスリフトラテラルアプローチテクニ



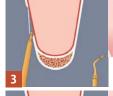
SLC 上顎開窓部

SLS 開窓部周辺の



SLO-H 開窓部の 骨切りを行う。





SLO-H 開窓部骨

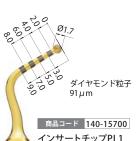
SLE2 口蓋側の骨壁 から上顎洞底粘膜を剥離〜巻ト



骨移植材を填入し、 ブレンを設置。

NEW ピエゾリフトテクニック用チップ

マーキングラインが付与され深度コントロールが容易。



インサートチップPL1 22,000円 上顎洞底骨まで到達 ボーンリングの安全な除去用

ダイヤモンド粒子 150 µ m

商品コード 140-15710 インサートチップPL2 28,000円

上顎洞底骨の開通

膜の最初の剥離用

ダイヤモンド粒子 151 u m 商品コード 140-15720

> インサートチップPL3 28,000円

上顎洞底膜の剥離〜拳上用

商品コード 140-18016 ピエゾリフトキット 72,000円



オプション : 下穴形成時に使用 ダイヤモンド粒子 150 µ m 商品コード 140-15350 商品コード 140-11021 インサートチップIM2P

インサートチップP2-3 25,900円

水流を用いて上顎洞底膜を剥離するテクニック

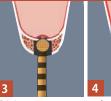


下穴を形成。



必要に応じ IM2P で 必要に応じP2-3で下穴 PL2 上顎洞底骨を を形成。 開通させる。

PL1 で上顎洞底骨付 PL3 で洞底骨付近まで φ3mm の骨孔を形成。



アプリケーターで. 骨補 **埴材を**埴入する。

PL3 填入された骨補 填材を押し込む。



PL3 骨補填材を、 チップ先端からの 水流で流し込む。



37,000円

PL1 洞底骨 (ボーン リング)を削除。



材が洞底内に填入され を埋入。 るまで、4~5の操作を 繰り返す。



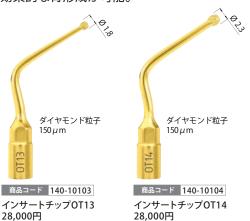
PL3 必要量の骨補填 通法に従いインプラント

■歯周外科・歯冠長延長術用チップ

ラウンド型、ダイヤモンドコーティングチップ

頬舌側の皮質骨形成に使用。コントロールしやすく、 効果的な骨形成が可能。







術後

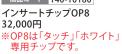
くさび型、ペリオファイルチップ

両側面のクリスクロスカットファイルにより、

隣接歯根表面に影響を与えず隣接歯間部の効果的な骨形成が可能。









インサートチップOP9 32,000円



歯周外科的口蓋側拡張。



狭小部位にて使用。 OP9 は OP8 の使用後 や歯間隙が大きい場合

に使用。

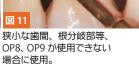
槍先型、ダイヤモンドコーティングチップ

アクセスしにくい隣接歯間隙等のルートプレーニングとデブライドメントに使用。











患者による日常の清掃が可能。

製造販売元/発売元 株式会社 一

〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします

● セミナ

インサートチップ一覧







製造元

mectron

お取扱店

表示価格は全て消費税別・希望小売価格となります。また規格、仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。